

2025年 2月 7日

各 位

会 社 名 トレックス・セミコンダクター株式会社
代 表 者 名 代表取締役 木 村 岳 史
社長執行役員
(コード番号：6616 東証プライム市場)
問 合 せ 先 取締役 執行役員 前 川 貴
経営企画室 室長
(TEL. 03-6222-2875)

連結子会社の異動（持分譲渡）に関する基本合意書締結のお知らせ

当社は、2025年2月7日開催の取締役会において、PANJIT INTERNATIONAL INC.（以下「PANJIT社」）との間で、当社の連結子会社である TOREX VIETNAM SEMICONDUCTOR CO., LTD（以下「TVS社」）について、当社が保有する持分の全部または一部を PANJIT社に譲渡することを目的とする基本合意書を締結することを決議し、本日同書を締結いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 基本合意書締結の理由

TVS社は当社の連結子会社として、当社製品のパッケージ製造工程（後工程）を展開しております。

当社は、企業価値向上に向け、貴重な経営資源を当社の競争力の源泉であるウエハ設計及びウエハ製造工程（前工程）に集中し、パッケージ製造工程については、TVS社の持分の全部または一部を、半導体製品の世界的 IDM メーカーである PANJIT社に譲渡することで同社の製造技術力と、ファブレスメーカーである当社の設計開発力を活かし、相互にシナジー効果を発揮し、継続性のある協力関係を構築することが最善と判断いたしましたため、基本合意書を締結したものです。

半導体パッケージ技術は、次世代パッケージと呼ばれる高集積化などの技術が登場し、技術の高度化が進んでおります。当社としましては、アナログ半導体技術の根幹であるウエハ設計とその製造工程に経営資源を集中しながらも、パッケージ製造については、当社単独ではなく製造技術力のある他社との協力関係を構築することでパッケージ技術の高度化と全体的な競争力の向上に対応してまいります。

2. 異動する子会社の概要

名称	TOREX VIETNAM SEMICONDUCTOR CO., LTD
所在地	20 VSIP II Street 6, Vietnam-Singapore Industrial Park II, Binh Duong Industry-Service-Urban Complex, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 多胡 剛徳
事業内容	当社グループの製品の製造（後工程（組立工程））
資本金	5,800 千米ドル
設立年月日	2008/5/20
主要な持分権者及び持分比率	トレックス・セミコンダクター株式会社 100%

上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社は当該会社持分を 100% 保有しております。	
	人的関係	当社の取締役 2 名および従業員 2 名が当該会社の取締役に就任しております。	
	取引関係	当社は当該会社から製品の仕入を行っております。	
当該会社の最近 3 年間の経営成績および財政状態			
決算期	2022 年 3 月期	2023 年 3 月期	2024 年 3 月期
純資産 (米ドル)	7, 313, 493	6, 764, 285	6, 895, 633
総資産 (米ドル)	7, 882, 933	7, 051, 102	7, 229, 181
売上高 (米ドル)	5, 023, 072	4, 033, 239	2, 930, 852
営業利益 (米ドル)	834, 839	108, 167	159, 916
経常利益 (米ドル)	861, 218	127, 642	164, 892
当期純利益 (米ドル)	688, 516	77, 792	131, 347

3. 持分譲渡の相手先の概要

名称	PANJIT INTERNATIONAL INC.	
所在地	No. 24, Gangshan N. Rd., Gangshan Dist., Kaohsiung City, Taiwan	
代表者の役職・氏名	Chairman of the Board, President Fang, Ming-Ching	
事業内容	1. General import and export trade business (except for business that requires governmental approval). 2. Assembling, trading, and technology transfer of various mechanical parts. 3. Manufacturing, processing, assembling, trading, importing and exporting of all kinds of semiconductor rectifiers. 4. Import and export of resins and coatings for electronic applications in the preceding paragraph. 5. Manufacturing, processing, assembling trading, importing and exporting of general precision electronic materials and components. 6. Import and export trade business of products in the preceding paragraph and act as an agent of domestic and foreign manufacturers for the sale of electronic products. 7. All business activities that are not prohibited or restricted by law, except those that are subject to special approval.	
資本金 (台湾ドル)	3, 821, 149, 270	
設立年月日	1986/05/20	
大株主及び持株比率	Jinmao Investment Co., Ltd 14.39%	
上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	該当事項なし
	人的関係	該当事項なし
	取引関係	当社は当該会社へ製品の販売及び当該会社から製品の仕入を行っております。

4. 譲渡持分数、譲渡価額及び譲渡前後の所有持分の状況

いずれも今後、持分譲渡契約締結に向けた協議において決定する予定です。

5. 日程

取締役会決議日	2025 年 2 月 7 日
基本合意書締結日	2025 年 2 月 7 日
持分譲渡契約日	今後、持分譲渡契約締結に向けた協議において決定する予定です。
持分譲渡実行日	

6. 今後の見通し

本日以降、当社は、持分譲渡契約の締結に向けて協議を進めてまいります。

なお、当期以降の業績に与える影響については、精査中であり、開示すべき事項が発生した場合は速やかにお知らせいたします。

以 上